

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-061

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年11月3日至2027年11月2日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股5,167万股，每股发行价格为人民币14.60元，本次发行募集资金总额为人民币75,438.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为67,582.85万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况说明

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	募集资金累计 已投入金额
承诺投资项目			

昆山汉江精密连接器生产项目	18,479.24	18,479.24	13,294.54
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17	6,965.64
汽车高频信号线缆及连接器项目	3,411.20	3,411.20	1,595.71
光通信设备项目	7,864.24	7,864.24	1,083.92
半导体封装高端引线框架项目	1,070.24	1,070.24	1,070.24
承诺投资项目小计	48,253.09	48,253.09	30,010.05
超募资金投向			
归还银行贷款	-	5,700.00	5,700.00
永久补充流动资金	-	5,700.00	5,700.00
半导体封装高端引线框架项目	-	7,929.76	1,224.34
超募资金投向小计	-	19,329.76	12,624.34
合计	48,253.09	67,582.85	42,634.39

注 1：公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已为上述两个新项目分别开设了募集资金专户，并签订了募集资金四方监管协议。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。同意公司使用募集资金推进公司在光通信领域、半导体封装高端引线框架领域的布局。将原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”的部分募集资金用途变更，用于开展“光通信设备项目”和“半导体封装高端引线框架项目”，本次拟变更用途的募集资金金额为 16,864.24 万元。变更项目“光通信设备项目”由鸿日达实施，“半导体引线框架项目”由新设控股子公司鸿科半导体（东台）有限公司实施，由于鸿科半导体为新设主体，公司将通过实缴出资方式划转

项目实施所需资金。

注 2：“半导体封装高端引线框架项目”总投资共计为 11,740.48 万元，具体由募集资金 9,000 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、鸿科半导体自有资金 2,740.48 万元构成。

注 3：公司超募资金总额为 19,329.76 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司超募资金已累计偿还银行贷款 5,700 万元，永久补充流动资金人民币 5,700 万元；剩余超募资金 7,929.76 万元用于募投项目“半导体封装高端引线框架项目”的建设使用。

注 4：公司于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。公司使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。

鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资额度及期限

在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 11 月 3 日至 2027 年 11 月 2 日。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存

款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户（如有）不存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户（如有）的，公司将及时公告。

（四）决议有效期

在公司董事会审议通过之后，自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 11 月 3 日至 2027 年 11 月 2 日。

（五）实施方式

在上述额度和有效期范围内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金的要求进行管理和使用。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况，不会变相改变募集资金用途。

（八）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况
进行审计、核实。

4、公司独立董事、保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正
常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现
金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司 2026 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 11 月 3 日
至 2027 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在
上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

（二）审计委员会审议情况

公司 2026 年 8 月 20 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体委员同意在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有
效，即 2026 年 11 月 3 日至 2027 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，
公司使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金

用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3、东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日